

公司概况

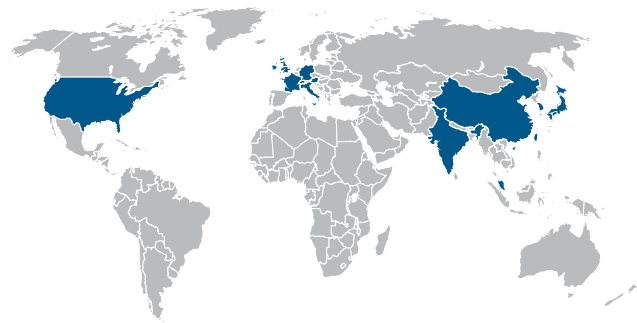
从智能手机和平板电脑，到可穿戴设备和汽车，如果不使用半导体支持的器件，它们的运行时间很难超过几小时。随着芯片制造商不断将不可能变为可能，并且渴望通过他们的产品来改变世界，半导体行业几乎触及地球上的每个人。

作为全球领先半导体公司值得信赖的合作伙伴，Lam Research 是硅路线图的重要推动者。实际上，当今几乎每一块芯片的制造都使用了 Lam 的科技。

我们创新的晶圆制造设备和服务可使芯片制造商构建更小、更快且性能更高的电子设备。我们将出色的系统工程、技术领导力、强大的核心价值文化以及对实现客户成功的坚定承诺相结合，持续加速创新，帮助客户塑造未来。

全球运营

- 总部设立于美国加利福尼亚州弗里蒙特
- 生产基地位于美国、奥地利和韩国
- 横跨北美、亚洲及欧洲的设施



产品供应



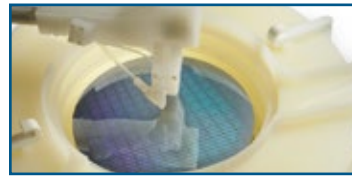
沉积

- 金属薄膜
- 介电薄膜
- 薄膜处理



刻蚀

- 导体刻蚀
- 介电刻蚀
- 深刻蚀



剥离和清洗

- 干燥剥离
- 湿清洁/剥离/刻蚀
- 等离子斜角清洗



客户支持

- 服务
- 备件
- 升级
- 翻新

主要情况

创立于： 1980 年 1 月
 营收： 约 95 亿美元 (2019 历年)
 研发： 约 12 亿美元 (2019 历年)
 员工： 约 10,700 人 (2019 历年)
 股市行情： 纳斯达克: LRCX

联系我们

Lam Research Corporation
 4650 Cushing Parkway
 Fremont, CA 94538
 1.510.572.0200
 1.800.526.7678

Investor.Relations@lamresearch.com
 Media.Relations@lamresearch.com
 CorporateStaffing@lamresearch.com
 SalesInformation@lamresearch.com